

Local Stresses Effect on Micro-machined Silicon Diaphragm on Zinc oxide Nanowires Piezoelectric Sensors

ARTICLE INFO

Article Type Original Research

Authors Kavand H.¹, Koohsorkhi J.^{1*}, Askari Moghadam R.²

How to cite this article

Kavand H, Koohsorkhi J, Askari Moghadam R. Local Stresses Effect on Micro-machined Silicon Diaphragm on Zinc oxide Nanowires Piezoelectric Sensors. Modares Mechanical Engineering. 2023;

¹ Advanced Micro and Nano Research Lab., Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran ² Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran

*Correspondence

Address: north karegar aven., faculty of new sciences and technologies, university of tehran, tehran, iran

koohsorkhi@ut.ac.ir

Article History

Received: January 27, 2022 Accepted: August 14, 2022 ePublished: January 25, 2023 The electrical properties of nanostructured piezoelectric materials have attracted the attention of many researchers in the last decade. These features are used in piezoelectric micro-sensors. Mechanical propulsion is usually the result of contact between a piezoelectric surface and a foreign object. In this paper, the effect of mechanical propulsion using an air wave (sound) or vacuum on a silicon diaphragm is investigated. The local stresses created on the diaphragm due to the impact of an air wave have a significant effect on the peak-to-peak voltage of the piezoelectric sensor, which can be measured by measuring changes in this parameter. To investigate this, a micromachined diaphragm of silicon was examined and it was found that fabricating a piezoelectric sensor on a thin and patterned diaphragm could increase the peak-to-peak voltage by about 1.3 times. Detection of these stresses using piezoelectric material layered on the thin and formable diaphragm can act as a piezoelectric microphone or a barometer that the presence of microstructures on the diaphragm will increase their sensitivity.

Keywords Mechanical stress, Silicon diaphragm, Microstructures, Piezoelectric nanostructures, Zinc oxide nanowires, MEMS

CITATION LINKS

ABSTRACT

1- PVDF microbelts for harvesting energy from respiration 2- Barium titanate nanorods on micro-machined silicon substrate for performance enhancement of piezoelectric Nanogenerators (NGs) 3- Nanotechnology-enabled energy harvesting for self-powered micro-nanosystems 4- Hydrothermal zinc oxide nanowire growth using zinc acetate dihydrate salt 5- Improvement in piezoelectric performance of a ZnO nanogenerator by modulating interface engineering of CuO-ZnO heterojunction 6- Effects of Polyethylenimine and Its Molecular Weight on the Chemical Bath Deposition of ZnO Nanowires 7- Advanced energy harvesting using nanogenerator based on zinc oxide nanosheet embedded in photonic crystal 8- Energy efficient routing protocol for energy harvesting wireless networks 9- Growth of ZnO nanorods on rotating and co-centered silicon microstructures for making nanogenerators 10- Hierarchical ZnO Nanorods on Si Micropillar Arrays for Performance Enhancement of Piezoelectric Nanogenerators

Copyright© 2020, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

DOR: 20.1001.1.10275940.1401.23.1.2.0

بررسی تاثیر تنشهای موضعی بر روی دیافراگم سیلیکانی طرح دار روی حسگرهای پیزوالکتریک نانو سیم های اکسید روی

حامد کاوند' ، جواد کوهسرخی'*، رضا عسکری مقدم^۲

^۱ آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت ادوات پیشرفته میکرو و نانو، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران ۲ دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیدہ

خواص الکتریکی مواد پیزوالکتریک نانوساختاری توجه بسیاری از محققین را در دهه گذشته به خود جلب کرده است. این ویژگیها در ریزحسگرهای پیزو الكتريك استفاده مىشود. نيروى محركه مكانيكى معمولاً نتيجه تماس بين سطح پیزوالکتریک و یک جسم خارجی است. در این مقاله، تاثیر نیروی محرکه مکانیکی با استفاده از یک موج هوایی (آکوستیک) و یا خلاء بر روی دیافراگم سیلیکانی، مورد بررسی قرار گرفته شده است. تنش های موضعی ایجاد شده روی دیافراگم در اثر برخورد یک موج هوایی، تاثیر قابل توجهی روی ولتاژ پیک تا پیک حس گرپیزوالکتریک دارد که با اندازه گیری تغییرات این عامل می توان شدت موج هوایی را بهدست آورد. برای بررسی این موضوع، دیافراگم بدون طرح و طرحدار که شامل ریزساختارهای سیلیکانی است مورد بررسی قرار گرفته شد و مشخص شد که ساخت یک حس گر پیزوالکتریک روی یک دیافراگم نازک و طرح دار مىتواند باعث افزايش ولتاث اوج تا اوج تا حدود ١/٣ برابر گردد. آشکارسازی این تنشها با استفاده از ماده پیزوالکتریک لایه نشانی شده روی دیافراگم نازک و منعطف، میتواند به عنوان یک میکروفن پیزوالکتریک و یا یک فشار سنج عمل کند که وجود ریزساختارها روی دیافراگم باعث افزایش حساسيت آنها خواهد شد.

کلیدواژهها: تنش مکانیکی، دیافراگم سیلیکانی، میکرو ساختارها ، نانوساختارهای پیزوالکتریک، نانوسیم های اکسیدروی، ادوات میکرو الکترومکانیکی

> تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ *نویسنده مسئول: koohsorkhi@ut.ac.ir

۱– مقدمه

اخیرا استفاده از حسگرهای بیسیم و ابزارهای الکترونیکی پوشیدنی که حاوی انواع نانودستگاههای چند منظوره هستند، بهطور پیوسته افزایش یافته است. همه این دستگاهها انرژی مورد نیاز خود را از باتریهای الکتروشیمیایی میگیرند که عملی نیستند. بنابراین، تعدادی از دستگاههای خود تغذیه پایدار که انرژی خود را از محیط اطراف خود به دست میآورند مورد مطالعه قرار گرفته است. برداشت انرژی مکانیکی تلف شده (مانند فعالیتهای انسانی، ارتعاشهای ماشینآلات، امواج صوتی، جریان هوا و جریان آب) همیشه رویای بشریت بوده و به طور گستردهای برای سامانههای پایدار و خود نیرو مورد توجه قرار گرفته است^[۱].

استفاده از سیلیکان به عنوان بستر نانو ژنراتورهای پیزوالکتریک دارای مزایایی مانند کاهش هزینه، انعطاف پذیری، ساخت در مقیاس بزرگ و کنترل دوپینگ است که امکان استفاده از آنها به عنوان الکترود رسانا و قابلیت ادغام آنها با فناوری های دیگر مانند باتری را فراهم میکند^[2,2]. با ایجاد ریزساختارهای سیلیکانی بر روی دیافراگم سیلیکانی، میتوان به مساحت بیشتری برای رشد نانوساختارهای پیزوالکتریک فراهم کرد که به کارایی بالاتری دست یافت.

اکسید روی به عنوان یکی از مواد پیزو الکتریک معروف به حساب می آید که به علت تنوع ساختاری مورد توجه قرار گرفته است. این ماده با روشهای گوناگونی قابل ساخت و لایهنشانی است که از مهمترین آنها می توان به روش رشد با کورههای مایکرویو، رسوب شیمیایی بخار و روش هیدروترمال اشاره کرد. روش هیدروترمال به دلایلی مثل عدم نیاز به کاتالیست های فلزی، غیر سمی بودن بودن و سادگی روش تولید، از مهمترین و مقرون به صرفه ترین روش به حساب می آید^[4]. پارامترهای موثری در فرایند رشد نانوسیمهای اکسید روی به روش هیدروترمال از جمله زمان رشد، باعث کنترل قطر و طول نانو سیم ها می شود. ماده پلیمری و طول نانوسیم ها دارد^[6]. در سالهای اخیر برداشت انرژی از نانو ساختارهای پیزوالکتریک و همچنین از ارتعاشهای محیطی مورد توجه قرار گرفته شده است^[7,8].

در این مقاله، تاثیر مورفولوژی بستر یک حس گر پیزوالکتریک مورد بررسی قرار گرفته می شود و به جای اعمال نیروی مکانیکی مستقیم از فشار وارده به دیافراگم توسط خلاء استفاده شده است. برای بررسی این موضوع، ابتدا تنشهای موضعی ایجاد شده روی دیافراگم سیلیکان که نیرو محرکه مکانیکی لازم را روی نانوسیم های اکسید روی ایجاد میکند، در نرم افزار COMSOL شبیه سازی می شود. مراحل ساخت یک حس گر پیزوالتریک بر پایه نانوسیم های اکسید با استفاده از روش هیدروترمال که یکی از معروفترین روش ها است، معرفی می شود و برای بررسی تنشهای موضعی، چند ریزساختار مشخص روی بستر ایجاد و همچنین یک چیدمانی برای بررسی تاثیر آنها روی عملکرد حس گر، معرفی می گردد. تنش های موضعی ممکن است با برخورد یک موج هوایی(موج صوتی) ایجاد شد که امکان استفاده آنها را برای ساخت میکروفنهای پیزو الکتریک هموار می سازد.

۲– دیافراگم سیلیکانی ساده و طرح دار

اجرای شبیهسازیها در نرم افزار کامسول، دید مناسبی برای تاثیر بستر روی عملکرد نهایی حسگرها از جمله حسگرهای پیزو

الکتریک میدهد. شکل ۱ ساختاری را که برای بررسی تاثیر ریز-ساختارهای روی عملکرد یک حسگر پیزوالکتریک استفاده شده است، نشان میدهد.



شکل ۱) الف) شماتیکی از برش مقطعی یک حسگر ساختار روی دیافراگم ماشینکاری شده سیلیکانی برای بررسی تاثیرات تنش های موضعی و ب) نمایش ابعاد

وجود ساختارهای میکرونی روی هر بستر ساخت از جمله دیافراگم، از طرفی باعث افزایش سطح برای رشد ماده پیزوالکتریک و از طرفی باعث استحکام بیشتر دیافراگم و کاهش خیز آن میشود. برخورد یک نیروی مکانیکی مستقیم مانند یک ضربه به دیافراگم و یا برخورد یک موج هوایی مثل موج صوتی به دیافراگم باعث ایجاد تنشهای موضعی روی سطح دیافراگم خواهد شد که این تنش-های موضعی روی ماده پیزوالکتریک حس گر تاثیر بسزایی دارند. برای بررسی تاثیر موفولوژی دیافراگم روی خروجی یک حسگر ییزوالکتریک چند پیکربندی مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این مقاله دیافراگم با سطح صاف (بدون طرح و الگو)، دیافراگم با ریزساختارهای مستطیلی و دیافراگم با ریزساختارهای دایره ای مورد مطالعه قرار گرفتند. جدول ۱ ینج پیکربندی مختلف را نشان میدهد که یکی از آنها بدون طرح و بقیه دارای ساختارهای میکرونی است. در سه پیکربندی که دارای ریزساختارهای دایروی هم مرکز است، تنش ها یکنواختتر خواهد بود که در عمل نیز از آنها استفاده شد. سطح موثر بستر، از دیگر عوامل مهم است که طبق دادههای جدول ۲، پیکربندی M۵ دارای سطح موثر بیشتری نسبت به دیگر پیکربندیها است که منجر به افزایش چگالی نانوسیمها و در نهایت افزایش عملکرد حس گر از لحاظ این عامل می شود ولی از آنجایی که میزان خیز در این پیکربندی کمتر است، میبایست تاثیر همه عوامل بررسی و سیس نقطه بهینه ای پیدا شود.

جدول ۱) مشخصات پیکربندی ها مختلف از میکرو ساختارها روی دیافراگم های سیلیکانی.

Y٧

| سطح موثر(mm2) | فاصله | ضخامت | Cai | |
|---------------|-------|-------|----------------------------|--|
| | (µm) | (µm) | G | |
| ٩ | - | - | دیافراگم بدون طرح | |
| ۱۴/۸۸ | ٣٠ | ٣. | دندانه شانه ای مستطیلی | |
| 14/4 | ٣٠ | ٣. | دندانه شانه ای دایره ای M۲ | |
| ۲۳/۶۹ | ۱. | ۵ | دندانه شانه ای دایره ای M۳ | |
| 366/64 | ٣ | ۵ | دندانه شانه ای دایره ای M۵ | |

۳– شبیه سازی ساختار ۳–۱– هندسه ساختارها

در شبیهسازی کامسول از یک دیافراگم ۳×۳ میلیمتر مربعی با ضخامت ۲۰ میکرون استفاده شد که نیروی مکانیکی ۲۵۰ کیلونیوتن (فشار خلاء و یا فشار یک موج صوتی)، روی آن اعمال شد. جابجایی دیافراگم در محور z برای همه موارد مطالعه شده است. شکل ۲ میزان خیز ۵ پیکربندی مختلف از دیافراگمهای معرفی شده در جدول ۱ را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می شود بیشترین خیز مربوط به دیافراگم ساده و بدون طرح است که مقدار جابجایی دیافراگم ۲۰۷ میکرون است که در مقایسه با دیگر مدل ها خیلی بیشتر است. در بین تمام پیکربندیهای دایروی، مدل Mr بیشترین جابهجایی را دارد که حدود ۸٦ میکرومتر است که تقریباً برابر با طرح شانه های مستطیلی است. فلش های قرمز رنگ در این شکل نواحی فشرده شده دیافراگم را نشان میدهد همانطور که مشاهده می شود، نواحی فشرده سازی شده روی سطح دیافراگم متفاوت است و برای کاربردهای خلاء و برخورد موج صوتی، از نواحی از دیافراگم باید استفاده شود که دارای تنش فشاری باشد. همان طور که در این شکل مشاهده می شود، ناحیه فشرده سازی مورد نظر در محدوده وسط قرار دارد و در نتیجه ریزساختارها میبایست روی این ناحیه قرار گیرند. در ۳ طرح دندانه شانه ای دایروی، بیرونی ترین رینگ دارای قطر ۲۱۳۰ میکرون است که طوری طراحی شده است که در این ناحیه قرار گیرد.



شکل ۲) جابجایی دیافراگم سطح صاف و نواحی فشرده سازی برای پیکربندی های مختلف، فلش های قرمز جهت تنش را روی دیافراگم نشان می دهد.

۲۸ حامد کاوند و همکاران

۲-۳- تنش وارد شده به دیافراگم سیلیکانی ساده و طرح دار

تنش وارده بر دیافراگم سیلیکانی یک عامل تعیین کننده در انتخاب الگوی مناسب ریزساختارها است. دیافراگم سیلیکانی می تواند بیش از ۱۰۰ گیگاپاسکال تنش را بسته به جهت کریستالی تحمل کند. شکل ۳ تنش اعمال شده بر غشای سیلیکانی را در ییکربندی مدل های M_۲ و M۳ نشان می دهد. جدول ۲ مقادیر مربوط به حداکثر و حداقل تنش را مطابق با دادههای شکل ۳ برای سه پیکربندی دایروی نشان میدهد. بر طبق این داده ها، بیشترین تنش وارده مربوط به پیکر بندی M₀ است. بنابراین هرچه فاصله بین شانهها کمتر می شود، تنش بیشتری به شانهها وارد می شود. بنابراین، با کاهش فاصله بین شانهها، از طرفی انعطاف یذیری دیافراگم کاهش پیدا میکند و طرفی دیگر تنش وارده بر شانه ها افزایش مییابد. فضای بین شانهها در مدل M۵ مساوی ۳ میکرون است و از آنجایی که طول نانوسیم ها حدود چند میکرون است این ییکربندی میتواند مناسبترین پیکربندی باشد ولی با توجه به اینکه رشد نانوسیمهای اکسید روی در این فضای اندک به خوبی اتفاق نمی افتد، در عمل از پیکربندی هM استفاده نشده است.



شکل ۳) فشار وارد شده به دیافراگم در پیکربندیهای مختلف در جهت محور x.، الف) M_۲ (ب) ب ش

۳-۳ جابجایی شانه ها در جهت محور x

میزان جابجایی شانهها در راستای محور افقی x، نشان دهنده این است که چه میزان شانهها در هنگام انحراف دیافراگم، به هم نزدیک شدهاند. با توجه به اندازه طول دیافراگم مربعی که ۳۰۰۰ میکرون است، شانهها در تمام پیکربندیهای دایروی، از مکانی به شعاع ۲۳۵ میکرون شروع و در مکانی به شعاع ۱۳۰۵ میکرون در گسترده شدهاند. شکل ٤ مقدار این جابجایی را برای پیکربندی M۳ نشان میدهد. میزان جابجایی شانهها به دلیل تقارن، برای نصف دیافراگم آورده شده است. جابجایی بین شانه ها در جهت محور x نشان میدهد که در طول جابجایی دیافراگم در محور z، چقدر شانه ها به هم نزدیک شدهاند. این مقدار جابجایی به این دلیل اینکه فشار نانوسیمهای پیزوالکتریک بر یکدیگر را نشان میدهد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچه این مقدار جابجایی بیشتر باشد، نیروی وارده بر نانوسیمها بیشتر است.

جدول ۲) مقادیر تنش در سطوح مختلف

| M۵ | Мψ | Mγ | دندانه شانه مستطیلی | تنش(GPa) |
|------|---------------|------|------------------------|---------------------------|
| •/¥۶ | 1/1 | 1/+8 | •/٨ | حداکثر تنش بر دیافراگم |
| •/۴۴ | •/٣٨ | •/۴٣ | •/٣ | حداکثر تنش بر شانهها |
| •/•¥ | •/ <i>•</i> ۶ | •/•۵ | •/ • ٣ | حداقل تنش بر شانهها |



شکل ۵ جابجایی بین هر دو شانهها را برای پیکربندی M نشان میدهد. شکل سهموی این نمودار نشان میدهد که با پیشروی نمودار از نقطه اولیه (محل بزرگترین دایره) به نقطه نهایی در مرکز دیافراگم (محل کوچکترین دایره)، جابجایی بین شانهها افزایش می یابد و نمودار به اوج خود میرسد و سپس شروع به کاهش میکند. مقدار جابجایی بین شانهها به مکان آنها نسبت به مرکز

Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2024-05-04

دیافراگم بستگی دارد و از آنجاییکه مقدار تنش در مکانهای مختلف دیافراگم متفاوت است این مقدار نیز متغییر است. با در نظر گرفتن نواحی فشردگی دیافراگم، مشاهده میشود که هر چه به شانههای مرکزی نزدیک میشویم، تنش افزایش می-یابد و جابجایی بین شانه ها افزایش مییابد. برای دیگر پیکربندیها نیز رفتار مشابهی وجود دارد.



شکل ۵) میزان جابجایی شانه ها در اثر اعمال تنش برای پیکربندی _{M۲}

جدول ۳ حداکثر و حداقل جابجایی بین شانهها را در جهت محور x برای پیکربندیهای مختلف نشان می-دهد. با کاهش ضخامت و فاصله بین شانهها، تعداد شانهها در یک ناحیه ثابت، افزایش مییابد که به نوبه خود باعث کاهش حداکثر و حداقل مقدار جابجایی شانهها می شود. این عامل به علت اینکه بر نیروی اعمال شده بین نانو سیمها ییزو الکتریک تأثیر میگذارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. همانطور که از دادههای جدول ۳ مشخص است بیشترین جابجایی بین شانه ها در پیکر بندی M۲ مشاهده می شود ولی از آنجایی که فاصله شانه ها در این پیکربندی ۳۰ میکرون است و تمام فاصله بین شانهها را نمیتوان از نانوسیم-های اکسید روی پر کرد بنابراین اگر چه در پیکربندی ۵۵ مقدار جابجایی بین شانه ها نسبت به دیگر پیکربندیها کمتر است ولی به علت فاصله اولیه کمتر بین شانهها، این میزان جابجایی تاثیر بیشتری روی نانوسیمها خواهد داشت. البته این نکته مهم است که رشد نانوسیمهای اکسید روی بین شانههای پیکربندی M₀ به خوبی انجام نمی شود بنابراین مناسب ترین پیکربندی که در آن فاصله شانه ها ۱۰ میکرون است، پیکربندی M۳ است.

|--|

| M۵ | M٣ | Mγ | جابجایی بین شانه ها(nm) |
|-------|--------|--------|-------------------------|
| ۵۸/۴ | 144 | ۳۸۷ | بيشترين |
| ۶/۱۲ | Y1/F | ۷۱/۸ | كمترين |
| ۳(µm) | ۱•(µm) | Ψ•(µm) | فاصله بين شانهها |

Volume 23, Issue 01, January 2023

۴- ساخت وتحلیل داده های تجربی

۴–۱– فرآیند ساخت

شکل ٦ تصاویر از مهمترین مراحل فرآیند ساخت را به همراه چیدمان آزمون نشان میدهد که از طریق آن میتوان، میزان تفاوت بین پیکربندیهای مختلف را بررسی کرد. سمت راست این شکل، تصاویر میکروسکویی از مراحل مختلف ساخت را نشان می-دهد. فرآیند ساخت، شامل مراحل ایجاد دیافراگم سیلیکانی با جهت کریستالی (۱۰۰) به روش زدایش همسانگرد محلول هیدوکسید یتاسیم است(شکل ٦– الف). بعد از اینکه طرح مدنظر شانههای دایروی با پیکربندیهای M۳ ، M۲ و M۵ روی سطح بالایی سیلیکان با استفاده از فرایند لیتوگرافی ایجاد شد، نمونه در دستگاه زدایش یونی برای زدایش عمیق و عمودی سیلیکان قرار داده می شود تا ارتفاع حدود ۳۵ میکرون زدایش شود (شکل ٦-ب). بعد از زدایش شانههای دایروی، یک لایه کروم و طلا به عنوان الکترود پایینی روی میکرو ساختارها لایه نشانی میشود و سیس با استفاده از روش هیدروترمال نانوسیم ها اکسید روی، روی بستر سیلیکان رشد داده می شود (شکل ٦-ج). به منظور رشد نانو میلههای اکسید روی، با توجه به مراجع^[3,9] از محلولی شامل ۲۵ میلی مولار نیترات روی هگزا هیدرات، ۲۵ میلی مولار هگزا متیل تترامین، ۸ میلی مولار هیدروکسید آمونیوم و ۵ میلی مولار یولی اتیلنماین در آب یونزدایی شده استفاده شده است. به منظور حلالیت بهتر محلول ابتدا بهطور جداگانه نیترات روی هگزا هیدرات و هگزا متیل تترامین هر یک در درون ۱۰۰ میلی لیتر آب توسط همزن مغناطیسی به محلولی یکنواختی میرسند و سیس هر دو را با هم ترکیب می شوند و در نهایت هیدروکسید آمونیوم و یلیاتیلنایمین (PEI) اضافه می شود و توسط همزن مغناطیسی، محلولی یکنواخت تهیه خواهد شد. برای جلوگیری از رشد نانوسیمها در دیگر جاهای نمونه، قسمتی از الکترود طلای پایینی با تفلون یوشانده می شود. بعد از لایه نشانی بذر، نمونه در یک ظرف حاوی ۲۰۰ میلی لیتر از محلول رشد قرار داده شد. ظرف حاوی محلول به منظور پایداری حرارتی بیشتر در درون یک حمام روغن قرار داده شد و توسط هیتر دمای محلول را ۹۰ درجه سانتیگراد ثابت نگه داشته و به مدت ٤ ساعت رشد داده شد. شکل سمت راست (٦-ج) تصویر میکروسکوپ الکترونی از رشد نانوسیمهای اکسید روی را به روش هیدروترمال نشان میدهد. همان طور که در این شکل مشاهده میشود رشد به خوبی روی تمام سطوح از جمله دیوارها اتقاق افتاده است و تمام بستر میکرو ماشین کاری شده از ماده ییزوالکتریک اکسید روی یوشیده شده است. بعد از اتمام مراحل رشد، یک لایه نازک از پلیدیمتیلسیلوکسان (PDMS) به عنوان هم عایق و هم انتقال دهنده نیروی مکانیکی روی سطح با استفاده از اسیینر لایهنشانی شد که ضخامت این لایه حدود ۱۰ میکرون است. پس از عایق سازی ساختار، یک لایه طلا

Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2024-05-04

به عنوان لکترود بالایی روی پلیدیمتیلسیلوکسان با استفاده از روش کندوپاش، لایه نشانی شد.

۴–۲– تحلیل داده های تجربی

برای بررسی تأثیر تنش های موضعی ناشی از ریزساختارهای روی دیافراگم سیلیکانی، از دو روش میتوان استفاده کرد. در روش اول میتوان چیدمانی مشابه قسمت سمت چپ شکل ٦ ساخت و به کمک آن با بسامد مشخصی به پشت دیافراگم، فشار ۲٥٠ کیلوپاسکال (خلاء) اعمال کرد. این چیدمان به منظور نگهداشتن نمونه و بستری برای انحراف دیافراگم سیلیکانی توسط خلاء مورد استفاده قرار میگیرد. در روش دوم همین میزان فشار را میتوان په طور مستقیم به روی دیافراگم اعمال کرد. از آنجاییکه از یک لایه استفاده شده است. هر دو روش جواب یکسانی را خواهند داد. اگر چه دادههای تئوری نتایج مناسبتری را برای پیکربندی M0 ارائه دادند ولی به دلیل فاصله اندک بین شانهها و رشد ناقص نانوسیمها در این فاصله، پیکربندی M0 در عمل موفق نبود



شکل ۶) فرایند ایجاد دیافراگم طرح دار و ساخت یک چیدمان تست، سمت چپ) تصویری از چیدمان تست و سمت راست) تصاویر میکروسکوپ اپتیکی و الکترونی از مراحل ساخت، الف) نمایی از پشت دیافراگم با استفاده از فرایند زدایش محلول هیدروکسید پتاسیم، ب) تصویری از روی دیافراگم با شانه های دایروی، ج) تصویر نانوسیمهای اکسید روی رشد داده شده روی دیواره شانهها.

جدول ٤ نتایج آزمون روی پیکربندیهای M۲ و M۳ را نشان می-دهد که با ساختار مشابه در مرجع^[10] مقایسه شده است. بیشترین ولتاژ اوج تا اوج برای پیکربندی M۲ و M۳ را ترتیب ۵۳۲ و ۸۳۲ میلی ولت برای مساحت ۱/۷۸۵ سانتیمتر مربع است که این مقادیر در واحد سطح به ترتیب ۱/۲۸۷ و ۱/۰۱ ولت است. در مرجع^[10] ولتاژ اوج تا اوج در نمونهای با میکروساختارهای مشابه سیلیکانی به ارتفاع ۲۰ میکرون ٤ ولت در مساحت حدود ۱/۹۱ سانتیمتر مربع بهدست آمده است که این مقدار در واحد سطح

حدود ۸۱۴۰ ولت است که در این مرجع ریزساختارها روی دیافراگم سیلیکانی تست شدهاند. تفاوت دادههای تجربی پیکربندیهای M۲ و M۳ و همچنین دادههای این مرجع، نشان میدهد که تنشهای موضعی علاوه بر فشار وارده به نانوسیمهای اکسید روی تاثیر بسزایی در ولتاژ اوج تا اوج دارند. بنابراین هرچه میزان تغییر فاصله بین شانهها افزایش یابد، تاثیر بیشتری روی ولتاژ خروجی خواهد داشت.

جدول ۴) مقایسه نتایج تجربی با نتایج مرجع ^[10]

| مقدار ولتاژ در مساحت برابر (ولت) | مقدار ولتاژ بدست آمده در مساحت کاری (ولت) | مساحت کاری (cm²) | نسبت ابعاد | مقايسه |
|--|--|---------------------|---------------|----------------------------------|
| k | k | 19/91 | 6/61 | [۱۰] |
| ٣/٣۵ | •/۵٣۶ | •/٧٨۵ | ۲. | پیکربندی (طرح _۲ ۳) |
| ۵/۲ | •/እ٣٢ | •/YA۵ | ۲. | پیکربندی (طرح _۳ ۰) |

۵- نتیجهگیری

در این مقاله تاثیر ریزساختارها روی دیافراگم سیلیکانی درعملکرد حس گرهای پیزوالکتریک مورد بررسی قرار گرفت که منجر افزایش کارایی این قبیل حس گرها شد. ساخت حس گرهای پیزو الکتریک روی دیافراگم و یا هرگونه سطح منعطف، باعث آشکارسازی موج-های ضعیف هوایی از جمله موج های ضعیف آکوستیک خواهد بود. برای اعمال نیرو بر روی دیافراگم از یک چیدمان خلاء استفاده شد که قادر است نیرو را به صورت موضعی بر روی نانومیلههای پیزو الکتریک اعمال کند. نتایج نشان میدهد که جابجایی اندکی بین هر دو شانه مجاور برقرار می شود که این جابجایی روی نانوسیم های اکسید روی، رشد داده بین آنها نیرو وارد کرده و در نتيجه باعث افزايش ولتاژ اوج تا اوج خواهد شد. در بين پیکربندیهای مورد مطالعه، مدل ۵₀ بهترین نتایج تئوری را ارائه داد ولی از آنجایی که فاصله بین شانه ها در این پیکربندی ۳ میکرون است و رشد نانوسیمها در این فضا به خوبی صورت نمی گیرد، پیکربندی Mr بهترین نتایج تجربی را ارائه داد که باعث افزایش ۳۰ درصدی در ولتاژ اوج تا اوجشد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در این مقاله، پیکربندی Mr بهترین گزینه است.

تشکر و قدردانی: نویسندگان بر خود لازم میدانند از همکاران و خدمات آزمایشگاه ساخت ادوات پیشرفته میکرو و نانو و همچنین مجموعه اتاق تمیز دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران تقدیر و تشکر نمایند.

تاییدیه اخلاقی: محتویات علمی این مقاله حاصل پژوهش نویسندگان است و در هیچ نشریه ایرانی و غیر ایرانی منتشر نشده است.

دوره ۲۳، شماره ۰۱، دی ۱۴۰۱

DOI: 10.52547/mme.23.1.25

تعارض منافع: در این مقاله از برخی نتایج حاصل از پایان نامه تحت عنوان "بررسی و مشخصهیابی رفتار الکتریکی نانومیلههای اکسید روی در اثر اعمال فشار روی دیافراگم سیلیکانی" آقای حامد کاوند که نویسنده اول این مقاله است، مستخرج شده است.

منابع مالی: هزینه این پژوهش از محل اعتبار پژوهشی تامین شده است.

منابع

1- Sun C, Shi J, Bayerl DJ, Wang X. PVDF microbelts for harvesting energy from respiration. Energy & Environmental Science. 2011;4(11):4508-12.

2- Kordlar AG, Koohsorkhi J, Nejad ET. Barium titanate nanorods on micro-machined silicon substrate for performance enhancement of piezoelectric Nanogenerators (NGs). Solid-State Electronics. 2021 Dec 1;186:108168.

3- Wang ZL, Wu W. Nanotechnology-enabled energy harvesting for self-powered micro-/nanosystems. Angewandte Chemie International Edition. 2012 Nov 19;51(47):11700-21.

4- Akgun MC, Kalay YE, Unalan HE. Hydrothermal zinc oxide nanowire growth using zinc acetate dihydrate salt. Journal of Materials Research. 2012 Jun;27(11):1445-51.

5- Wang Q, Qiu Y, Yang D, Li B, Zhang X, Tang Y, Hu L. Improvement in piezoelectric performance of a ZnO nanogenerator by modulating interface engineering of CuO-ZnO heterojunction. Applied Physics Letters. 2018 Jul 30;113(5):053901.

6- Parize R, Garnier JD, Appert E, Chaix-Pluchery O, Consonni V. Effects of polyethylenimine and its molecular weight on the chemical bath deposition of ZnO nanowires. ACS omega. 2018 Oct 2;3(10):12457-64.

7- Heydari A., Darbari S. Advanced energy harvesting, using nanogenerator based on zinc oxide nanosheet embedded in photonic crystal. Modares Electrical Engineering Iran 2013; 13(3): 3-9. (in persian)

8- Salimi Qadi B., Gol Sorkh Tabar M. Efficient Energy Routing Protocol for Body Energy Harvesting Wireless Networks. Journal of Biomedical Engineering Iran 2016; 3. (in persian)

9- Ghasemi Kardler A., Koohsorkhi J., Kavand H. Growth of ZnO nanorods on rotating and co-centered silicon microstructures for making nanogenerators. National Conference of Chemical Engineering and Nanotechnology, Iran, 2019. (in persian)

10- Hasan MR, Baek SH, Seong KS, Kim JH, Park IK. Hierarchical ZnO nanorods on Si micropillar arrays for performance enhancement of piezoelectric nanogenerators. ACS applied materials & interfaces. 2015 Mar 18;7(10):5768-74.